



IisC 智慧物聯網晶片化整合服務推廣交流會

『 科技創新大未來系列-智能技術創新-生活休閒 』

日期：111 年 8 月 24 日(三)14:00-16:00(13:30-14:00 簽到及現場參觀)

會議地點：集思北科大會議中心 3 樓 西格瑪廳

(台北市大安區忠孝東路三段 1 號 億光大樓)

指導單位：經濟部工業局

主辦單位：工業技術研究院、台灣區電機電子工業同業公會

協辦單位：物聯網智造基地

【說 明】

AI(人工智慧)與 IoT(物聯網)科技在智慧化智能技術領域的需求下，讓各式創新應用發展有無限可能，電電公會與工研院共同推動工業局智慧物聯網晶片化整合服務計畫(IoT Integrated Service Center，簡稱：IisC)，提供一站式 AIoT 軟、硬體設計、製造與驗證服務，包含：產品優化開發、場域驗證、小量生產及協助新創廠商加速實踐產品邁向商品化等，積極整合運用創新科技及新商業模式，協助國內新創公司及中小型企業開發或轉型投入物聯網相關產品落地應用，讓更多中小型企業也能獲得台灣高科技製造產業的資源，會中邀請 IisC 服務案例廠商進行生活休閒專題分享。

依據工研院最新統計，台灣物聯網產值繼 2018 年突破兆元後，2020 年開始，終端電子產品更加快速 AI 智慧化，2020 年已增至 520 億美元（約新台幣 1.55 兆元），全球市占率約達 4.62%。物聯網產值估計於 2022 年產品突破新台幣 2 兆元，全球市佔率 4.84%，並在 2025 年達成全球市占率 5%的目標。IisC 服務對象包含新創公司、中小企業及 AIoT 相關創新產品，協助企業解決四大困境：跨產業的溝通不易、週邊軟硬體整合困難、邊緣裝置管理與安全疑慮及經驗/資源不足延長開發時間。

竭誠歡迎公會會員、外商及外資企業、中小企業、傳統產業、新創公司、聯盟夥伴、智慧生態群聚合作夥伴，及對 IisC 服務內容欲更深入了解者報名參加及填寫 IisC 線上需求調查問卷(<https://reurl.cc/3j15LM>)，以作為後續諮詢及參與 IisC 計畫之重要參考資訊。本活動全程免費，現場特別舉辦 IisC 創新產品展示並將於最後進行交流討論及有獎徵答，機會難得，歡迎踴躍報名參加。



【議 程】

時 間	內 容	講 師
13:30-14:00	簽到及參觀 IisC 創新產品	
14:00-14:05	你的創新 我們一起：IisC 成果影片(5min)	
14:05-14:10	開場致詞	IisC 計畫代表
14:10-14:20	貴賓致詞	工業局 呂正欽 副組長 電電公會 顏素秋 副秘書長
14:20-14:35	IisC X LUFTQI (可攜式空氣淨化器)	稻穗(股)公司 宋盈徹 共同創辦人/執行長
14:35-14:50	游泳科技產品在技術開發端的挑戰	快樂島(股)公司 黃俊穎 執行長
14:50-15:05	貼身守護神-貼心片:具人工智慧之 穿戴式物聯網系統與平台	裕晶醫學科技(股)公司 雷鎧擇 博士
15:05-15:20	IisC—創新創業的後盾!	工研院電光系統所 朱俊汶 副工程師
15:20-15:30	交流討論、有獎徵答	
15:30-16:00	展品參觀、問卷填寫	

※活動議程將不定期更新，主辦單位保有調整及變更議程之權利。

【報名方法】

請於 111/8/17 前填妥本報名表後 E-mail 至本會或線上報名，並請準時出席。

E-mail: arlen@teema.org.tw；聯絡電話：02-8792-6666#277；蔡育仁 先生
線上報名網址：

https://www.idbevent.org.tw/Events/event_more?id=00dd589c42634697a030705a38c1fb19

IisC 智慧物聯網晶片化整合服務推廣交流會

『科技創新大未來系列-智能技術創新-生活休閒』報名表

公司名稱：				
連絡地址：				
電話：() #		傳真：()		聯絡人：
參加人員	職 稱	聯絡分機	手機	E-Mail

※表格若不敷使用，敬請自行增列。